

# P 615



## Водно-дисперсионный клей для фанеры и дубового паркета длиной до 400 мм



- ▶ Эластичный, выдерживает деформации, связанные с изменением размеров паркетных планок
- ▶ Обладает высокой адгезией к основаниям
- ▶ Обеспечивает высокую прочность склеивания
- ▶ Не содержит органических растворителей

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионный клей **Thomsit P 615** предназначен для укладки на впитывающие основания шпунтованного штучного паркета из стабильных пород дерева (например, дуба) с необработанной поверхностью. С помощью клея **Thomsit P 615** также можно осуществлять приклеивание влагостойкой фанеры в качестве промежуточного слоя на впитывающие основания (например, цементно-песчаная стяжка и др.).

Для других видов паркетных покрытий, а также укладки паркетных покрытий на невпитывающие основания рекомендуется применять клеи **Thomsit** других марок (см. таблицу в конце каталога).

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001.

Основание должно быть достаточно прочным, ровным, сухим, очищенным от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея к основанию (мастик, клеев, масел и т. п.). Основание следует тщательно очистить от пыли с помощью пылесоса.

Перед укладкой паркета основание необходимо проверить на прочность поверхностного слоя и влажность.

Влажность цементных оснований перед укладкой паркетных покрытий не должна превышать 2% СМ.

Когезионная прочность поверхностного слоя оснований должна составлять не менее 1,0 Н/мм<sup>2</sup>, а прочность на сжатие – не менее 25 МПа.

При необходимости перед укладкой паркета основание следует выровнять соответствующей выравнивающей смесью (например, **Thomsit DX**). Толщина выравнивающего слоя при этом должна составлять не менее 3 мм.

Перед укладкой паркета следует убедиться в том, что основание имеет достаточную прочность, а влажность не превышает допустимое значение.

Если прочность основания недостаточна, паркет укладывают на промежуточный слой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм.

Бетонные основания перед укладкой паркета следует обработать грунтовкой **Thomsit R 777** без разбавления, а цементно-песчаные (включая выравнивающие слои) – грунтовкой **Thomsit R 777**, разбавленной водой в соотношении 1:1. К укладке паркета можно приступать только после полного высыхания грунтовки, но не ранее чем через 24 часа.

При укладке паркета на гипсовые или магниезиальные (включая ксилолитовые) основания следует провести пробное приклеивание.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клей **Thomsit P 615** тщательно перемешивают в заводской таре и наносят на основание при помощи зубчатого шпателя ВЗ.

За один приём клей наносят на такую площадь, на которую можно уложить паркет в течение 10–15 минут. К укладке паркета приступают сразу после нанесения клея. Поверхность нанесенного на основание клеевого слоя не должна оставаться открытой более 15 минут. Между паркетным покрытием и стенами оставляют зазор шириной не менее 10 мм. С этой целью вдоль стен укладывают специальные прокладки, которые удаляют после окончания укладки паркета.

Шпунтованный паркет укладывают ровными рядами, с плотной подгонкой стыков. Излишек клея, появившийся на стыках, немедленно удаляют влажной тканью.

По паркету можно ходить не ранее чем через 24 часа после укладки.

К циклеванию и шлифованию паркета можно приступать не ранее чем

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав <b>Thomsit P 615</b> :	водная дисперсия винилацетатных сополимеров
Плотность:	ок. 1,4 кг/л
Цвет:	светло-серый
Физическое состояние:	паста
pH-значение:	ок. 7
Время подсушки перед укладкой покрытия:	не требуется
Время открытого высыхания:	10–15 минут
Возможность технологического передвижения:	через 24 часа
Возможность дальнейшей обработки паркета:	через 5–10 дней
Предел прочности при сдвиге:	не менее 3,0 Н/мм <sup>2</sup>
Температура транспортировки и хранения:	от 0 °С до +35 °С
Температура применения:	от +15 °С до +30 °С
Температура эксплуатации:	до +50 °С
Влагостойкость:	ограниченно влагостоек
Расход <b>Thomsit P 615</b> при нанесении шпателем ВЗ:	700–1000 г/м <sup>2</sup>

через 5–10 дней после его укладки. Свежие загрязнения клеем легко смываются водой. Высохший клей можно удалить только механически.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Клей **Thomsit P 615** следует применять при температуре основания и окружающей среды не ниже +15 °С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +23 °С и относительной влажности воздуха 55%. Время открытого высыхания клея зависит от температуры, влажности и пористости основания.

Если после долгого хранения на поверхности клея появилась полимерная пленка, её нужно аккуратно удалить, не смешивая с основной массой клея.

**Остатки клея нельзя сливать в канализацию!**

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их производителя.

Производитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного способа применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

## ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих прохладных помещениях – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

**Предохранять от замораживания!**

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

## УПАКОВКА

Клей **Thomsit P 615** поставляется в пластиковых ведрах по 14 и 35 кг.

## ТИПЫ ШПАТЕЛЕЙ



Глубина зубца: 3,40 мм  
Ширина зубца: 3,60 мм  
Ширина вершины зубца: 3,40 мм

Производитель гарантирует соответствие продукта **Thomsit P 615** указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

**С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.**